

DIPLOMADO

Internacional De Envases Y Embalajes



FACULTAD TECNOLÓGICA

Departamento De Ciencia Y Tecnología De Los Alimentos

Modalidad: PRESENCIAL

Descripción

El diplomado internacional de envases y embalajes de la universidad de Santiago de Chile, se realiza con el objeto de dar una visión actualizada de las nuevas tecnologías asociadas a los envases y embalajes.

Requisitos de aprobación

Se requiere una nota mínima de 4.0 y una asistencia de como mínimo el 75.0.

Requisitos de ingreso

Los participantes se deben encontrar desempeñando funciones relacionadas con fabricación, uso y manejo de envases. se requiere competencias de lector escritura y destrezas matemáticas básicas. Enviar ficha de inscripción y fotocopia de la Cédula de Identidad por ambos lados.

Objetivo general

Formar recursos humanos calificados en el ámbito de envases y embalajes, para comprender y gestionar los requerimientos actuales de las distintas industrias; como también para afrontar los nuevos desafíos tecnológicos y las oportunidades del mercado en constante cambio.

Metodología

Las actividades académicas se desarrollarán mediante una adecuada combinación de exposiciones teóricas, análisis de casos prácticos, clases demostrativas en laboratorio y visitas a empresas, contando para ello con apoyo de medios audiovisuales.

Perfil del estudiante

El programa está dirigido al personal que trabaja actualmente en las distintas industrias del sector, tanto de empresas proveedoras de materias primas e insumos, empresas transformadoras y empresas usuarias de envases y embalajes, como también a profesionales que deseen especializarse en envases y embalajes.

Plan de estudios

Módulo	Asignatura	Distribución Horas teóricas	Distribución Horas prácticas
Módulo 1	Envases para alimentos: materiales plásticos y procesos. Impartido por: María José Galotto, Abel Guarda, Ximena Valenzuela, Francisco Rodríguez, Julio Bruna, Ana Lopez, Alejandra Torres,	59	10
Módulo 2	Sistemas de envasado, vida útil y medio ambiente. Impartido por: María José Galotto, Ximena Valenzuela, Francisco Rodríguez, Julio Bruna,	41	8
Módulo 3	Diseño de envases, sistemas de impresión y gestión de calidad. Impartido por: María José Galotto, Abel Guarda, Ximena Valenzuela,	40	22
Horas cronológicas totales: 180		140	40

Vacantes

25

Quorum

15

FECHAS 2020

VERSIÓN: 1

Postulaciones

18-10-2019 al 20-03-2020

CLASES

al

Horario (VESPERTINA)

Lunes

-

Martes

18:30 - 22:00

Miércoles

-

Jueves

18:30 - 22:00

Viernes

-

Sábado

-

Arancel (sin matrícula)

\$ 2250000

Contacto

Encargado/a

Susana Mella

Teléfono

227184525

Sitio Web

<https://www.labenchile.cl>



Métodos de pago

- A consultar.

*La información publicada es de total responsabilidad de la unidad académica que la imparte.

*El inicio del programa estará sujeto a la cantidad mínima de estudiantes inscritos/as (quorum mínimo:15). Por consecuencia, las fechas de inicio podrían ser modificadas.